


廠商	科系	實習機會	工作內容/條件
 信邦電子股份有限公司 <a href="http://www.sinbon.com">http://www.sinbon.com</a>	電機工程學系 機械與機電工程學系 資訊工程學系	硬體工程師	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 熟數位/類比電路設計. OrCAD and Protel 等 CAD Tool.</li> <li>2. 具備訊號量測分析能力，熟測試設備之操作.</li> <li>3. 線路除錯、功能測試及訊號驗證.</li> </ol>
		韌體工程師	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 熟悉 C 語言</li> <li>2. 熟 ARM Cortex-M 和 MCU 相關韌體開發.</li> <li>3. MCU 周邊介面開發經驗 (ADC/I2C/SPI/USB/UART)</li> <li>4. MCU 開發環境 (IDE): Keil C, MCUXPresso, MPLAB 等等... (至少一種)</li> <li>5. FreeRTOS 或其他 RTOS 系統開發經驗</li> <li>6. RF 通訊開發經驗 (Zigbee/藍芽/Lora 等等)</li> <li>7. 熟悉示波器 / 電表 / LA 等 Debug 工具.</li> </ol>
		軟體工程師	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. EE 產品應用、Embedded 系統軟體設計及應用軟體設計</li> <li>2. 開發 Mobile APP &amp; Web。使用環境工具 HTML/JavaScript/CSS &amp; React &amp; Vue.JS。</li> </ol>
		自動化工程師	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 熟悉(甚至精通)機械繪圖(2D / 3D)</li> <li>2. 熟悉汽油壓元件</li> <li>3. 懂得工業配線將有加分效果</li> </ol>
		開發工程師	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 客戶圖面&amp;BOM 解構</li> <li>2. SOP 製程作業確認</li> <li>3. 工程變更管理</li> <li>4. 樣品製作與報價</li> <li>5. 產品製程設計與作業改善</li> </ol>
<p>另有眾多職缺，歡迎淡江大學工學院的同學與校友來應徵</p> <p><a href="http://event.1111.com.tw/event20/sinbon/index.asp#company">http://event.1111.com.tw/event20/sinbon/index.asp#company</a></p> <p><a href="https://www.104.com.tw/company/atcr6i8?jobsorce=2017indexpoc">https://www.104.com.tw/company/atcr6i8?jobsorce=2017indexpoc</a></p>			